

方邦FB

广州方邦电子股份有限公司于2010年12月始创于广东，是集电磁屏蔽膜、导电胶、极薄挠性覆铜板和极薄可剥离铜箔等新材料的研发、生产、销售和服务为一体的高新技术企业，一家以自主知识产权为主的创新型企业，产品广泛使用于手机、平板电脑、智能汽车和可穿戴设备等，生产工艺及性能技术在国际处于领先水平，打破了高端电子材料、设备、工艺和产品的国外依赖，提供了更为卓越的产品性能，满足了客户的更高需求。

公司始终将技术创新能力作为核心竞争优势，通过自主研发，开发并掌握了包括卷状溅射及蒸发技术、电沉积技术、精密涂布技术以及高性能材料的合成技术，实现从设备、工艺和配方全方面、全流程自主研发。

公司致力成为一家世界级的高端电子材料制造商，解决方案的提供者。已拥有高效的研发团队以及快速反应的销售队伍，实力雄厚、管理完善。

。

本文链接：<https://dqcm.net/wenan/fbfb-257951.html>